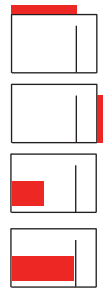


# SMT

## Werbepbanner auf [www.SMT-Verlag.de](http://www.SMT-Verlag.de)

### emv-esd



Typ	Größe in Pixel	Formate	Preise pro Woche
Super Banner	728 x 90	GIF/JPG/Flash	300 €
Wide Skyscraper	160 x 600	GIF/JPG/Flash	250 €
Rectangle	180 x 150	GIF/JPG/Flash	150 €
Medium Rectangle	300 x 250	GIF/JPG/Flash	250 €

Sie können selbstverständlich auch jedes andere Format wählen, inklusive Video. Bitte fragen sie bei uns an!

### CADS

#### Redaktion + Vertrieb

Dipl.-Ing. (FH) Jost Dennier  
info@smt-verlag.de  
www.smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 1  
55218 Ingelheim  
Tel: +49 (0)6132 4316-47  
Fax: +49 (0)6132 4316-49

#### Anzeigenverkauf

Johann Bylek  
Tel: +43-660-224-7005  
E-mail: [bylek.johann@gmail.com](mailto:bylek.johann@gmail.com)

# MEDIADATEN 2020

THEMEN  
TERMINE  
PREISE

Fachzeitschrift für Advanced Packaging & Elektronikfertigung

# SMT

## emv-esd

FACHZEITSCHRIFT FÜR ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT &  
AUSWIRKUNG ELEKTROSTATISCHER AUFLADUNG

### CADS

CAE/CAD/CAM/CAQ

SMT | FACHZEITSCHRIFT FÜR ADVANCED PACKAGING & ELEKTRONIKFERTIGUNG  
JAHRGANG 32  
AUGUST-SEPTEMBER 2019  
WWW.SMT-VERLAG.DE  
30974  
**emv-esd 3**  
8-9 **SMT**  
Schwerpunktthema Röntgentechnik in der Elektronikfertigung  
LTE Netzwerke mit Sensoren  
Schutzmaßnahmen gegen ESD  
YXLON

- **Herausgeber:** Jost Dennier
- **Redaktion:** Dipl.-Ing. (FH) Jost Dennier  
**Anschrift:** Redaktion SMT/CADS/EMV-ESD  
 Oberer Schenkgarten 1  
 55218 Ingelheim  
 Tel.: +49 (0)6132 43 16 47  
 Fax: +49 (0)6132 43 16 49  
 E-Mail: info@smt-verlag.de  
 Web: www.smt-verlag.de
- **Anzeigen:** Johann Bylek  
 Telefon: +43-660-224-7005  
 E-Mail: bylek.johann@gmail.com
- **Inhaber:** Jost Dennier
- **Verlag:** SMT-VERLAG  
 Oberer Schenkgarten 1  
 55218 Ingelheim
- **Jahrgang:** 33. Jahrgang 2020
- **Erscheinungsweise:** 7 x in 2020
- **Erscheinungs-/Redaktionsplan:** siehe Seite 5/6
- **Bezugspreise:**

Jahresabonnement:	58,00 Euro inkl. Versand
Einzelheft:	9,00 Euro
Jahresabo: EMV-ESD bzw. CADS	29,00 Euro inkl. Versand

### ■ Kurzcharakteristiken:

»SMT Germany« ist die Fachzeitschrift für alle Bereiche der Elektronik-Fertigung und des Advanced Packaging.

#### Schwerpunkte sind:

Baugruppenfertigung, Leiterplattenfertigung, Halbleiterfertigung sowie Test und Qualitätssicherung. Ergänzt werden diese Themen durch Marktübersichten zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen für die Elektronik-Fertigung.

»CADS« als Supplement von SMT Germany informiert über die Bereiche Entwicklung und Konstruktion in der Elektronik. Redaktioneller Schwerpunkt ist die Design-Automation bei der Anwendung von CA-Techniken wie Verifikation, Design, Routing, Signalintegrität u s w.

»EMV-ESD« ist das kompetente Fachforum für alle Fragen der elektromagnetischen Verträglichkeit und der Auswirkung elektrostatischer Aufladung sowie der messtechnischen Erfassung dieser Erscheinungen.

**Zielgruppen** sind Fachleute in den Bereichen Konstruktion, Fertigung und Qualitätssicherung in der Elektronik- und Halbleiterindustrie sowie in anderen Industriebereichen, die Elektronik in ihren Erzeugnissen einsetzen.

■ **Auflagen-Analyse:** Intern (30.09.2018 -01.10.2019)

■ **Druckauflage:** 9500

■ **Tatsächlich verbreitete Auflage**

*im Jahresdurchschnitt:* 9221

■ **Verkaufte Auflage:** 799

■ **Freistücke:** 8172 pro Ausgabe

■ **Rest-, Archiv- und Belegexemplare:** 250 pro Ausgabe

### ■ Geographische Verbreitungsanalyse

Wirtschaftsraum	Anteil an der Auflage in %	
<b>Inland</b>		
Postleitzahl 0	207	2,2
Postleitzahl 1	327	3,5
Postleitzahl 2	538	5,8
Postleitzahl 3	711	7,7
Postleitzahl 4	635	6,9
Postleitzahl 5	731	7,9
Postleitzahl 6	1136	12,3
Postleitzahl 7	1963	21,3
Postleitzahl 8	1605	17,4
Postleitzahl 9	809	8,8
<b>Ausland</b>		
Schweiz	132	1,4
Österreich	107	1,2
Großbritannien	92	1,0
Niederlande	86	0,9
Sonstiges Ausland	142	1,5
<b>Gesamtauflage</b>	<b>9221</b>	<b>100,0</b>

### Branchen-/Wirtschaftszweige

Nr. Grundsystematik	Empfängergruppen	Exemplare	%
242	Maschinenbau	653	7,1
243	Datenverarbeitung/ Büromaschinen	152	1,6
244	Fahrzeugbau	244	2,6
248	Luft- und Raumfahrt	260	2,8
250	<b>Elektronikfertigung</b>	3769	40,9
	Unterhaltungselektronik	156	1,7
	Medizin techn. / Optik	312	3,4
	Leiterplattenhersteller	214	2,3
	Ing. Büros/Dienstleistung	1231	13,3
	Mess- und Regeltechnik	412	4,5
5	Nachrichtentechnik / Verkehr	837	8,1
	Bauelemente-Hersteller	221	2,4
	Stromerzeugung	67	0,7
9	Ausbildung / Forschung	620	6,7
	Sonstige Branchen	73	0,8
Tatsächlich verbreitete Auflage		9221	100,0

### Betriebsgröße

	Exemplare	%
1 bis 9 Beschäftigte	1462	15,9
10 bis 49 Beschäftigte	1122	12,2
50 bis 99 Beschäftigte	801	8,7
100 bis 499 Beschäftigte	2236	24,2
500 bis 999 Beschäftigte	841	9,1
1000 und mehr Beschäftigte	2759	29,9
	9221	100,0

### Betriebliche Funktion

	Exemplare	%
Unternehmensleitung	609	6,6
Techn. Management	2180	23,6
Forschung/Entwicklung	2491	27,0
Konstruktion	726	7,9
Fertigung	1936	21,0
Qualitätskontrolle, Test	518	5,6
Verkauf	316	3,4
Marketing / Werbung	378	4,1
Studenten	46	0,5
Hochschulen/Sonstige	21	0,2
	9221	100,0

**Zeitschriftenformat:** DIN A4 210 breit x 297 hoch mm  
Anschnitt 216 breit x 303 hoch mm

**Satzspiegel:** 185 breit x 260 hoch mm

**Anzeigenformate und Grundpreise: Preise in Euro**

Format bei Anzeigen pro Jahr	Breite x Höhe	Maße mit Anschnitt	Preise für 4-Farbdruck				
			1x	2x	4x	6x	8x
1/1- Seite	185 x 260	216 x 303	4.780,00	4.541,00	4.302,00	4.063,00	3.824,00
2/3- Seite	123 x 260 oder 185 x 173	129 x 303	3.700,00	3.515,00	3.330,00	3.145,00	2.960,00
1/2 Juniorpage	135 x 195	138 x 198	3.260,00	3.097,00	2.934,00	2.771,00	2.608,00
1/2- Seite	93 x 260 oder 185 x 130	96 x 303 oder 216 x 133	2.900,00	2.755,00	2.610,00	2.465,00	2.320,00
1/3- Seite	62 x 260 oder 185 x 87	65 x 303 oder 216 x 90	2.420,00	2.299,00	2.178,00	2.057,00	1.936,00
1/4- Seite	46 x 260 oder 185 x 62 oder 93 x 130	96 x 133 oder 216 x 65 oder 49 x 303	1.740,00	1.653,00	1.566,00	1.479,00	1.392,00
1/8- Seite	46 x 130 oder 93 x 62 oder 185 x 33	49 x 133 oder 96 x 65 oder 216 x 36	900,00	855,00	810,00	765,00	720,00
1/16-Seite	46 x 62 oder 93 x 31		480,00	460,00	420,00	410,00	390,00

**Preise für Vorzugsplätze:** 2., 3. und 4. Umschlagseite +15%

**Sonstige Platzierungsvorschrift:** +10% auf den Grundpreis

Anschnittzuschläge werden **nicht** berechnet

**Einhefter/Einkleber:**  
Papiergewicht: 80 bis 120 g/m<sup>2</sup>

2 Seiten (nur Einkleber)	4 Seiten	6 Seiten	8 Seiten
3 450,00	4 990,00	6 610,00	8 240,00

**Beilagen:** Teilbeilagen sind möglich

bis 25 g/1000 inkl. Porto 290,00	bis 50 g/1000 inkl. Porto 390,00
-------------------------------------	-------------------------------------

**Gelegenheitsanzeigen und Stellenangebote**

Je mm bei einer Spaltenbreite von 42 mm € 4,00

**Druckverfahren:** Offset

**Druckunterlagen:** PDF-Dateien als Druckunterlagen werden bevorzugt.

**Versandanschrift:** SMT-Verlag, Oberer Schenkgarten 1,  
D-52128 Ingelheim, Tel: 06132 431647, Fax: 06132 431649,  
E-Mail: info@smt-verlag.de

Aufträge gemäß den Standard-Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Fachzeitschriften.

**Bankverbindung:**

Jost Dennier Mainzer Volksbank Kto.-Nr.: 787 587 013 BLZ: 551 900 00  
BIC-Code: MVBMD55 IBAN: DE8355190000787587013

**Zahlungsbedingungen:** Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit  
2% Skonto oder 20 Tage ohne Abzug.

Termine	Schwerpunktt Themen SMT	Schwerpunkte CADS	Schwerpunkte EMV-ESD	Messen
<b>Ständige Schwerpunkte</b>	Baugruppenfertigung Leiterplattenfertigung Test- und Qualitätssicherung Advanced Packaging Marktübersichten	EDA, Leiterplatten- und Baugruppendesign, Entwurfswerkzeuge, Logikanalyse, Logiksynthese, Simulation	Normung, Messen/Prüfen, Schirmung, Filter, Antennen, Überspannungsschutz, Elektrostatische Entladungen	
<b>Januar/ Februar mit EMV-ESD 1</b>  <b>Messeheft EMV 2020</b> Redaktionsschluss 05.02.2020 Anzeigenschluss 12.02.2020 Erscheinungstermin 27.02.2020	Reparatur/Rework, Löttechnik, Bonden, CSP, Flip Chip, Wafer, Baugruppentest, Halbleitertest, AOI  <b>Marktübersicht: Steckverbinder</b>		<b>EMV-ESD 1</b> <b>Vorschau EMV 2020</b> Störfestigkeit Messtechnik Antennen Filter, Stromversorgung ESD, Produktsicherheit	<b>APEX</b> 01. - 06.02.2020 San Diego
<b>März mit CADS 1</b> Redaktionsschluss 04.03.2020 Anzeigenschluss 11.03.2020 Erscheinungstermin 20.03.2020	Vorberichte »SMTconnect« Packaging, Lötverfahren, Bestückung Sieb-/Schablonendruck Testmethoden  <b>Schwerpunktthema: Inspektion</b>	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		<b>EMV</b> 17. - 19.03.2020 Köln  <b>Hannover Messe</b> 20. - 24.04.2020 Hannover
<b>April/Mai mit EMV-ESD 2</b>  <b>Messeheft SMTconnect</b> Redaktionsschluss 01.04.2020 Anzeigenschluss 08.04.2020 Erscheinungstermin 27.04.2020	Vorberichte »SMTconnect«  Packaging, Chip-on-Board, Rework, Bestücktechnik, Schablonendruck Testsysteme, Lötssysteme  <b>Marktübersicht: Lötssysteme</b>		<b>EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 1</b> Messtechnik Filter, Stromversorgung Stromversorgung Produktsicherheit	<b>SMTconnect</b> 05. - 07.05.2020 Nürnberg  <b>Intersolar Europe</b> 17.06. - 19.06.2020 München
<b>Juni/ Juli mit CADS 2</b> Redaktionsschluss 04.06.2020 Anzeigenschluss 17.06.2020 Erscheinungstermin 25.06.2020	Nachberichte »SMTconnect« Leiterplatten, Microvias, HDI Leiterplattenfertigung, Schablonendruck, Löttechnik  <b>Marktübersicht: Schablonendruck</b>	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA		
<b>August/ September mit EMV-ESD 3</b> Redaktionsschluss 19.08.2020 Anzeigenschluss 26.08.2020 Erscheinungstermin 03.09.2020	Löttechnik, Bestücktechnik Packaging, Underfill, Bonding Testautomation, Boundary Scan  <b>Schwerpunktthema: Dosiertechnik</b>		<b>EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 2</b> Laboreinrichtungen ESD, Überspannung Störfestigkeit Antennen, Messtechnik	<b>Motek</b> 05. - 08.10. 2020 Stuttgart  <b>partszclean</b> 27. - 29.10.2020 Stuttgart
<b>Oktober mit CADS 3</b> Redaktionsschluss 09.09.2020 Anzeigenschluss 16.09.2020 Erscheinungstermin 24.09.2020	Vorberichte »electronica« Bestückung, Dosiereinrichtungen Löten, AOI, AXI, Flying Prober, Packaging, Chip-on-Board, Rework  <b>Marktübersicht: Bestückssysteme</b>	Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation		<b>Semicon Europe</b> 10. - 13.11.2020 München  <b>electronica</b> 10. - 13.11.2020 München  <b>SPS/IPC/DRIVES</b> 24. - 26.11.2020 Nürnberg
<b>November mit EMV-ESD 4</b> <b>MESSEHEFT »electronica 2020«</b> Redaktionsschluss 08.10.2020 Anzeigenschluss 27.10.2020 Erscheinungstermin 04.11.2020	Vorberichte »electronica« Trends in der Bestücktechnik, Leiterplatten, Microvias, HDI Packaging, Bonding AOI, AXI, Flying Prober <b>Schwerpunktthema: Rework und Repair</b>		<b>EMV-ESD 4</b> Messtechnik Dienstleistungen Störfestigkeit Produktsicherheit	